

<<贴片元器件实用备查手册>>

图书基本信息

书名：<<贴片元器件实用备查手册>>

13位ISBN编号：9787508387048

10位ISBN编号：750838704X

出版时间：2010-1

出版时间：中国电力

作者：《贴片元器件实用备查手册》编写组 编

页数：929

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<贴片元器件实用备查手册>>

前言

半导体器件的应用是工程技术人员、电子电工从业人员、大中专院校师生、各科研机构、各电器维护与维修人员、电子器件营销人员等广大读者朋友必须面对的电子器件或者电力器件。

贴片元器件是一种应用“突飞猛进”的必须值得关注的一种元器件。

贴片元器件与其他封装结构的元器件一样，具有很多种具体型号，而具体型号的有关参数、标示方法、标识含义等均是设计者或者维修者学习或者工作中一定要去知道或了解的，而如此多的数据、型号、标识含义，大家一个个查找的话很不方便，需要一本实用、好用、适用的书供查阅。

另外，贴片元器件由于体积小，许多具体型号等相关信息，不能够通过在其上标注全称，而往往采用特殊的“标识”来表示，而不同的厂家之间又没有统一的标准。

在实际的设备产品中，大量采用贴片元器件已经是事实，而且能够用贴片代用其他封装结构的元器件均有提倡采用贴片元器件的建议。

不同的贴片元器件在实际的设备中，多数看起来均是“小点点”，因此，不同贴片元器件的区别也要求对贴片元器件有一个了解。

本书就是为解决这些问题而编写的。

贴片元器件量大而且不断推陈出新，不断朝着自身的发展轨道迅速推进而且不断增入新的内容。

本书收录了大量贴片元器件的型号、标识印字、生产厂家、主要参数、尺寸封装等相关知识，以不同贴片元器件的印字标识分类，从而有利于读者快速、准确地查阅。

贴片元器件与其他封装结构的半导体器件一样，贴片元器件可能由于“版本”的更新、技术参数的优化、测试条件的变更以及各大厂家技术参数的提供环境变化等一些因素的影响，书中可能会有贴片元器件参数等存在差异或者偏差、不足，因此，读者在使用时应与器件提供的相关部门再确认为好，本书以参考为主。

本书的编写中，参阅了各贴片元器件厂家的相关资料，在此，深表感谢。

本书由任立志、阳鸿钧等同志编写。

另外，在编写过程中，得到了很多同志的支持，由于篇幅有限，没有一一列举，在此，也向他们表示谢意。

由于时间与水平有限，书中有不足之处，望读者指正，为谢！

<<贴片元器件实用备查手册>>

内容概要

本书是“半导体器件实用备查手册”系列书之一，本书介绍了常见贴片半导体器件的型号、标识印字、生产厂家、主要参数、尺寸封装、内部等价电路、相似代换型号、封装名称、元器件应用特点及元器件特征等相关知识。

本书广泛适用电子科技人员、各类电器设计人员、各类电器维修人员以及各类学校相关专业的老师、学生参考。

<<贴片元器件实用备查手册>>

书籍目录

前言 1 本书使用说明 2 速查表

2.1 “0”数字类	2.2 “1”数字类	2.3 “2”数字类	2.4 “3”数字类	2.5 “4”数字类	2.6 “5”数字类	2.7 “6”数字类	2.8 “7”数字类	2.9 “8”数字类	
2.10 “9”数字类	2.11 “A”字母类	2.12 “B”字母类	2.13 “C”字母类	2.14 “D”字母类	2.15 “E”字母类	2.16 “F”字母类	2.17 “G”字母类	2.18 “H”字母类	2.19 “I”字母类
2.20 “J”字母类	2.21 “K”字母类	2.22 “L”字母类	2.23 “M”字母类	2.24 “N”字母类	2.25 “O”字母类	2.26 “P”字母类	2.27 “Q”字母类	2.28 “R”字母类	2.29 “S”字母类
2.30 “T”字母类	2.31 “U”字母类	2.32 “V”字母类	2.33 “W”字母类	2.34 “X”字母类	2.35 “Y”字母类	2.36 “Z”字母类	2.37 其他类		

<<贴片元器件实用备查手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>